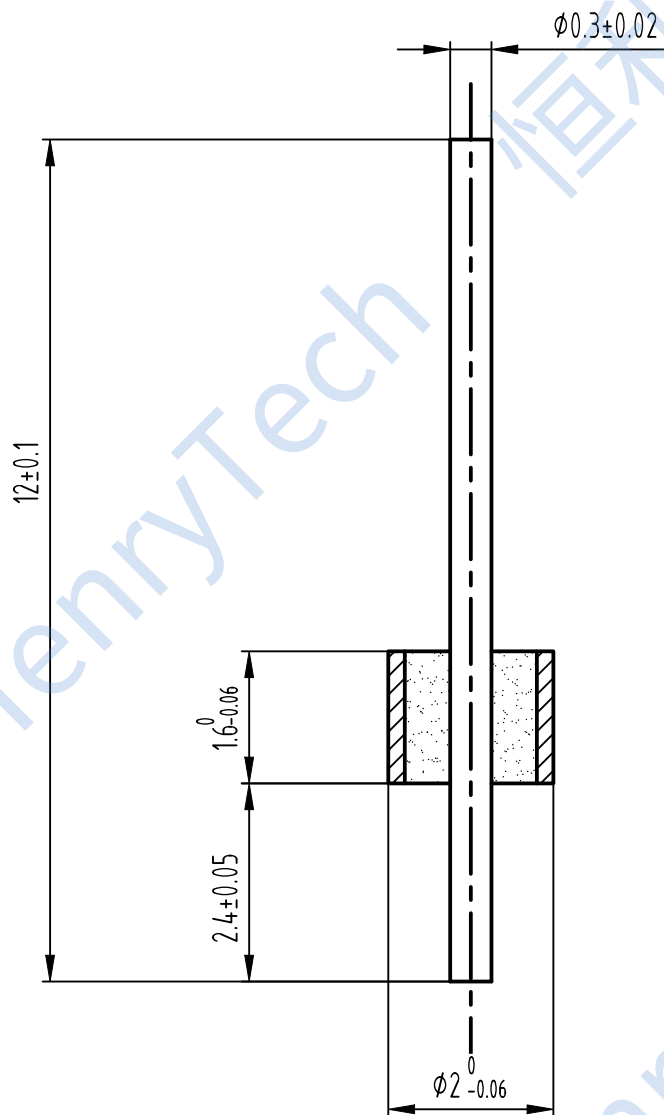




技术要求：

1. 特性阻抗：50Ω
2. 频率范围：DC~46.5GHz
3. 驻波比： ≤ 1.3
4. 插入损耗： $\leq 0.2\text{dB}$
5. 绝缘电阻： $\geq 5000\text{M}\Omega @ 500\text{V}$
6. 介电耐压： $\geq 300\text{V}$
7. 使用寿命： ≥ 500 次
8. 密封漏率： $\leq 1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
9. 温度范围： $-65^\circ\text{C} \sim +155^\circ\text{C}$
10. 镀层厚度： $\geq 0.5 \mu\text{m}$ 软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

装配图

HN-RF2016-0.3(12-2.4)

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

						图样标记			重量		比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记			重量		比例	
设计			标准化								11:1	
审核												
工艺			日期			共 页			第 页			